

レーザー協会 第 183 回研究会

「レーザー肉盛り技術」

日時：2019年2月27日(水) 13:30～16:40

会場：千葉工業大学津田沼キャンパス

6号館1F 611号室

住所：〒275-0016 千葉県習志野市津田沼 2-17-1

アクセス：<https://www.it-chiba.ac.jp/institute/access/tsudanuma/>13:30～13:35 **開会挨拶**

レーザー協会会長 庄司 一郎

13:35～14:15 **講演 1** 「表面改質におけるレーザー技術の適用」

トーカロ株式会社 濱島 和雄 氏

14:15～14:55 **講演 2** 「レーザークラディングの概要と最新技術動向」

エリコンメテコジャパン株式会社 和田 哲義 氏

14:55～15:15 **休憩**15:15～15:55 **講演 3** 「重工業分野における金属肉盛り造形技術の動向」

株式会社 IHI 杉野 友洋 氏

15:55～16:35 **講演 4** 「レーザー加工と切削加工を融合した超複合加工機による加工事例」

オークマ株式会社 山本 誠栄 氏

16:35～16:40 **閉会挨拶**

【参加費】 会員：無料，非会員：4,000 円（当日お支払いください）

【申し込み先】 レーザー協会事務局へのメール laser@mech.saitama-u.ac.jp もしくはレーザー協会ウェブページ <http://jslt.jp/> の申し込みフォームよりお申し込みください。【問合せ先】 レーザー協会事務局 laser@mech.saitama-u.ac.jp